

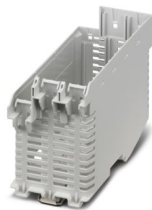
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体



1158982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1158982>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



DIN导轨壳体，带金属脚扣的下部壳体，带通风栅，宽度: 56.88 mm，高度: 120.6 mm，深度: 82.85 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)，交叉连接: DIN导轨总线连接器（可选），横向连接器的位置编号: 5 或 8

优势

- 无需工具即可轻松安装
- 可选的DIN导轨总线连接器，轻松实现模块间通信
- 锁紧&释放原理，用于自动锁定和直观释放正面连接插头
- 塑料符合UL94 V0标准：适合更严格的可燃性要求
- L设计：非常适合例如RJ45等标准接口的齐平式整合
- 用途多样：设计深度更大，为PCB印刷电路板提供更多空间
- 更高的灵活性：与采用DIN导轨连接器的ICS系列电子模块壳体组合使用

商业数据

订货号	1158982
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHEBA
产品关键代码	ACHEBA
GTIN	4063151165642
单件重量（含包装）	62 g
单件重量（不含包装）	62 g
原产地	CN

ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体

1158982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1158982>



技术数据

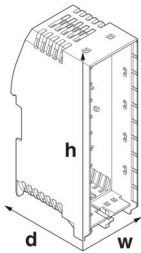
说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
推荐	总线连接器接触片的材料，电镀金（硬金）

产品属性

产品类型	外壳的下部
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	ME-IO
最大位数	108 (针距: 3.45 mm)
	72 (针距: 5 mm)
型号	带金属脚扣的下部壳体
带通风口	是

尺寸

尺寸图	
宽度	56.88 mm
高度	120.6 mm
深度	82.85 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度	76.25 mm

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	600
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

功耗 单壳体 用于 20 °C

环境温度	20 °C
降低因数	1

ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体



1158982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1158982>

安装位置	垂直
功耗	26.8 W

功耗 单壳体 用于 30 °C

环境温度	30 °C
降低因数	0.84
安装位置	垂直
功耗	22.6 W

功耗 单壳体 用于 40 °C

环境温度	40 °C
降低因数	0.67
安装位置	垂直
功耗	18 W

功耗 单壳体 用于 50 °C

环境温度	50 °C
降低因数	0.48
安装位置	垂直
功耗	13 W

功耗 单壳体 用于 60 °C

环境温度	60 °C
降低因数	0.31
安装位置	垂直
功耗	8.3 W

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

热稳定性/滚珠测试

规格	IEC 60695-10-2:2014-02
温度	125 °C
测试持续时间	1 h
力	20 N

机械强度/滚桶

ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体



1158982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1158982>

规格	IEC 60068-2-31:2008-05
下降高度	50 cm
频率	50

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半正弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

规格	VDMA 24364:2018-05
----	--------------------

防护等级 (IP代码)

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	80 %

PCB数据

PCB支架数量	3
PCB安装类型	锁扣
总PCB表面	22700 mm²
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

安装

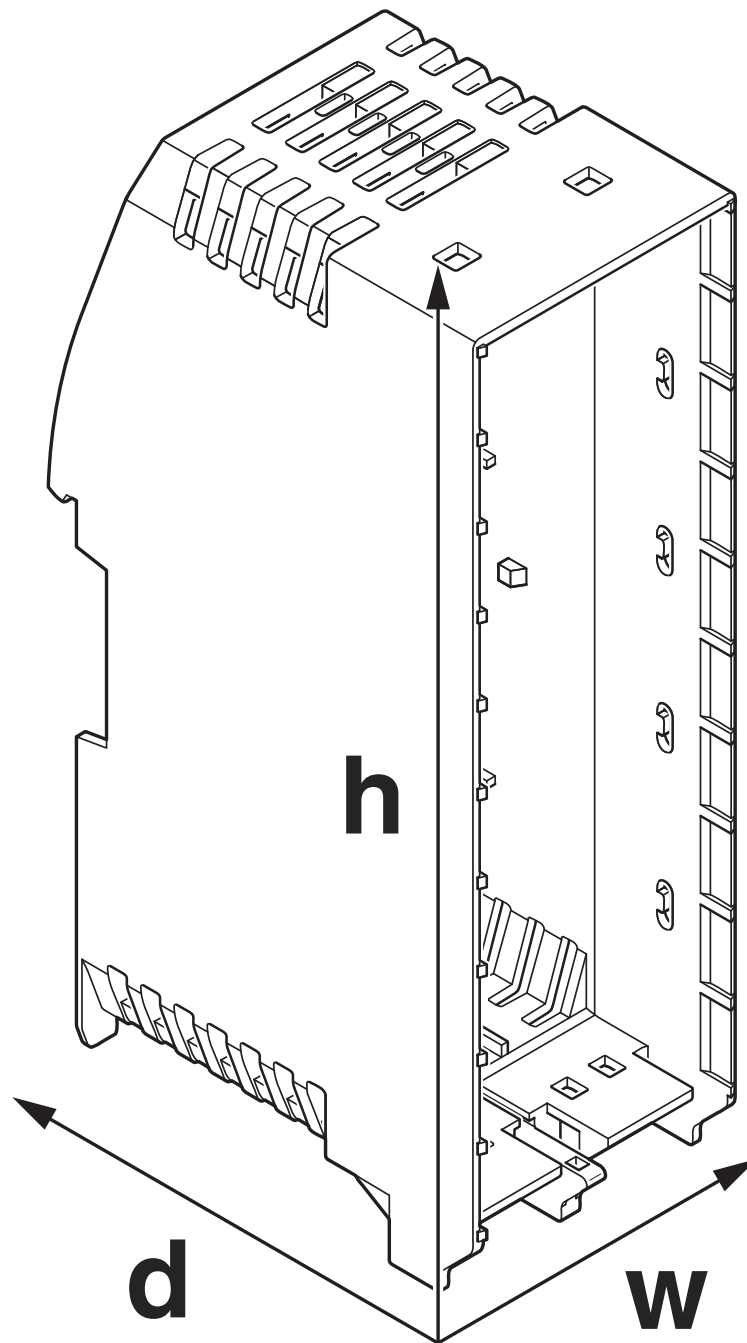
安装类型	DIN导轨安装
------	---------

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

图纸

尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体



1158982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1158982>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1158982>



UL认证

认证ID: E240868

ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体



1158982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1158982>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - 安装基座壳体



1158982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1158982>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn